

### 产品介绍

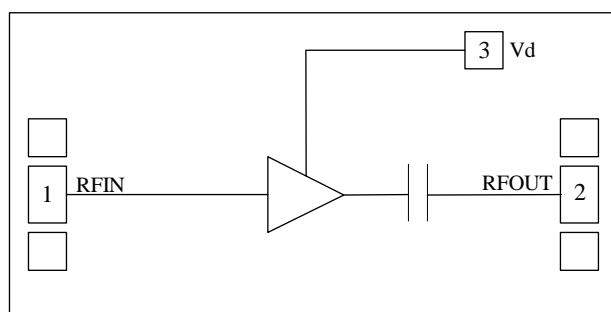
YLN96-0109C1 是一款性能优良的低噪声放大器芯片，频率范围覆盖 1~9GHz，小信号增益 27dB，噪声系数 0.8dB，输出 1dB 压缩功率 14dBm。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

### 关键技术指标

- 频率范围：1-9GHz
- 小信号增益：27dB
- 输出1dB压缩功率：14dBm
- 噪声系数：0.8dB
- 输入回波损耗：17dB
- 输出回波损耗：17dB
- 供电：+5V@65mA
- 芯片尺寸：1.85mm × 1.25mm × 0.10mm

### 功能框图



### 电性能表 (T<sub>A</sub>=+25℃, V<sub>d</sub>=+5V)

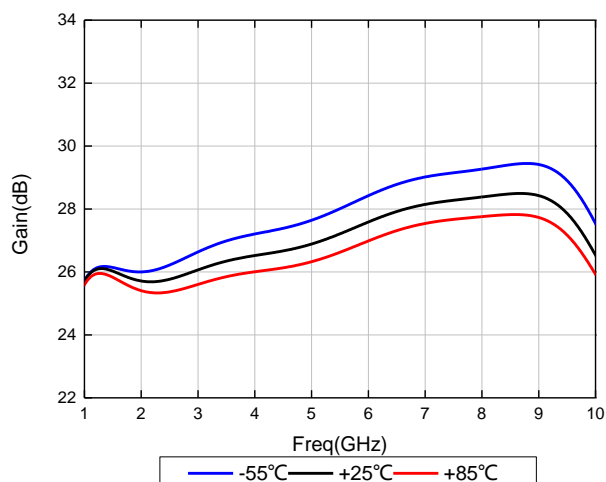
参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	1	—	9	GHz
小信号增益	Gain	25.5	27	28.5	dB
增益平坦度	ΔG	—	±1.5	—	dB
噪声系数	NF	0.75	0.8	0.9	dB
输出1dB压缩功率	OP1dB	13	14	15.5	dBm
输入回波损耗	RL_IN	8.5	17	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	9	17	—	dB
静态工作电流	Id	—	65	—	mA

### 使用限制参数

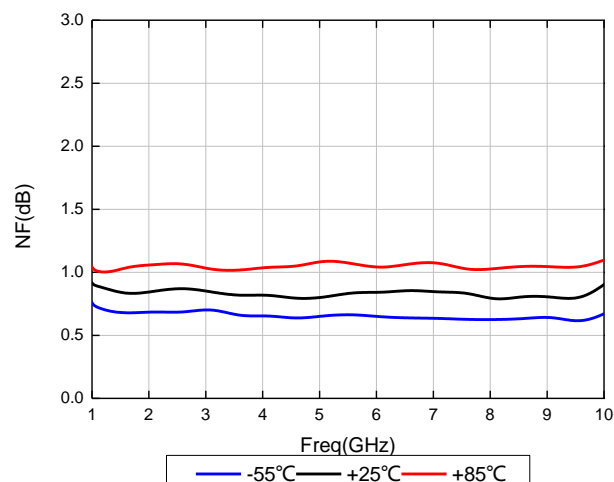
最大工作电压	+7V
最大输入功率	+20dBm
贮存温度	-65℃ ~ +150℃
工作温度	-55℃ ~ +125℃

测试曲线 (Vd=+5V)

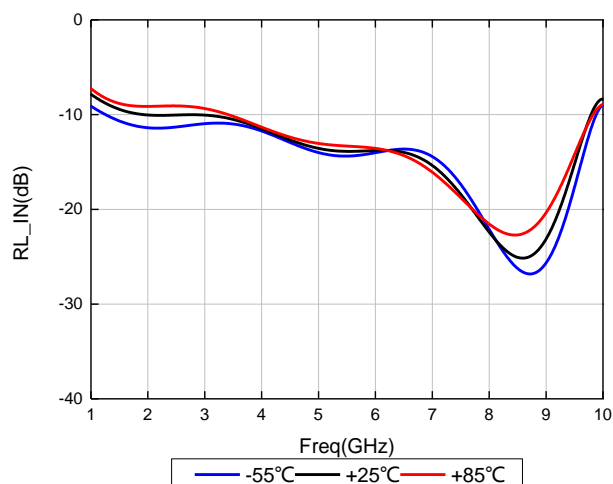
小信号增益



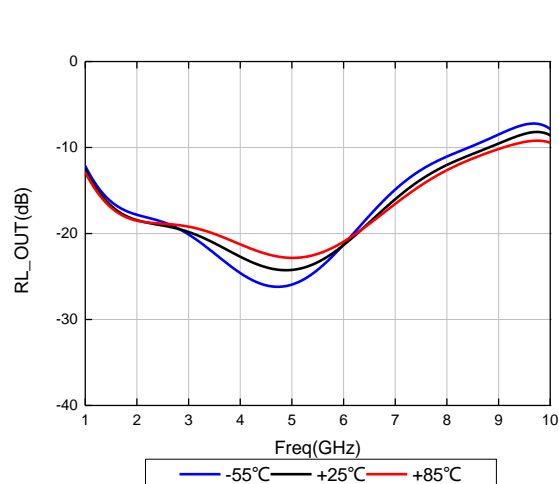
噪声系数



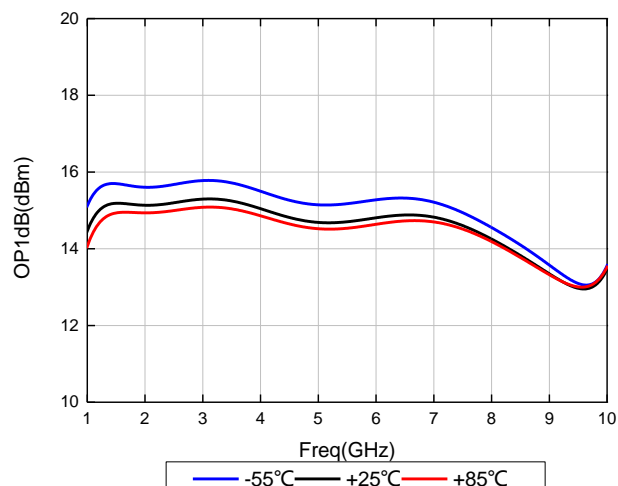
输入回波损耗



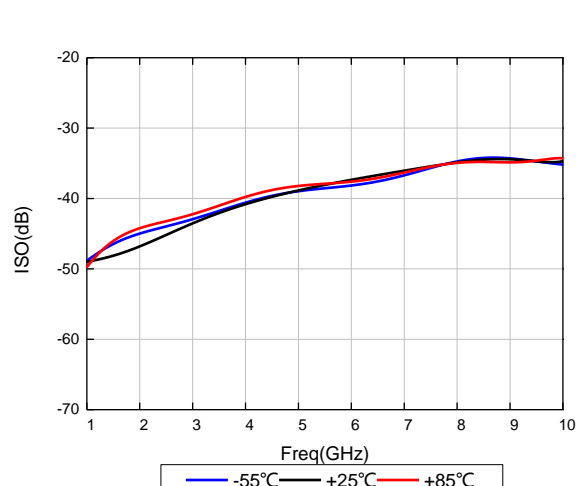
输出回波损耗

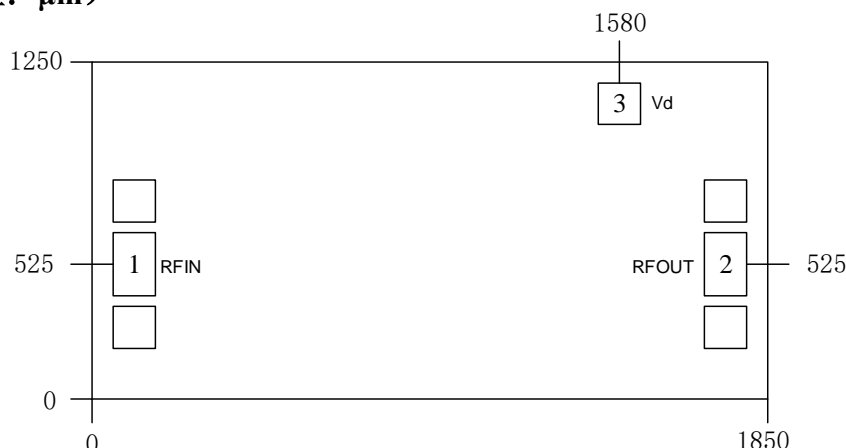


输出1dB压缩功率

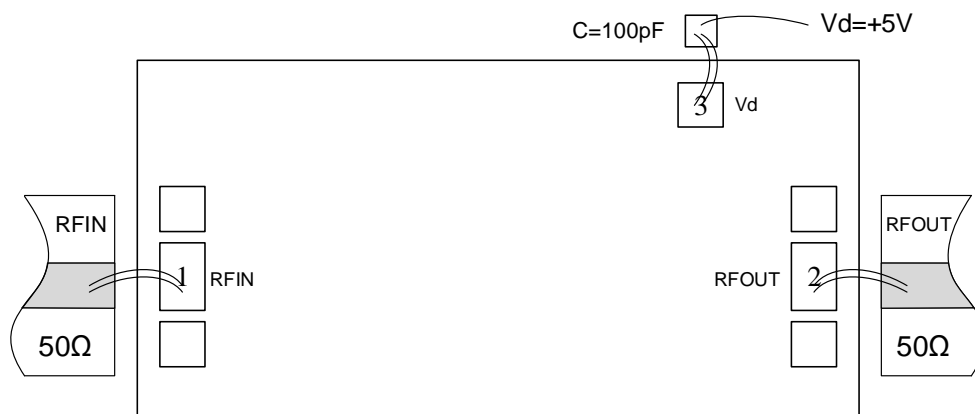


隔离度



**芯片端口图 (单位:  $\mu\text{m}$ )**

**端口定义**

序号	端口名	定义	信号或电压
1	RFIN	射频信号输入端, 需外接隔直电容	RF
2	RFOUT	射频信号输出端, 无需外接隔直电容	RF
3	Vd	LNA 漏极正电, 建议外加 100pF 电容	+5V

**建议装配图**

**注意事项**

- 1) 在净化环境装配使用;
- 2) GaAs 材料很脆, 芯片表面很容易受损伤 (不要碰触表面), 使用时必须小心;
- 3) 输入输出用 2 根键合线 (直径  $25\mu\text{m}$  金丝), 键合线尽量短, 不要长于  $300\mu\text{m}$ ;
- 4) 烧结温度不要超过  $300^{\circ}\text{C}$ , 烧结时间尽可能短, 不要超过 30 秒;
- 5) 本品属于静电敏感器件, 储存和使用时注意防静电;
- 6) 干燥、氮气环境储存;
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。